



京鼎精密科技股份有限公司

2023第一季度法人說明會

2023/6/6

免責聲明

- 本簡報及同時發佈之相關訊息內，含有從公司內部與外部來源所取得的預測性資訊。
- 本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展望，可能與這些預測性資訊所明示或暗示的預估有所差異，其原因可能來自於各種本公司所不能掌控的風險。
- 本簡報中對未來的展望，反應本公司截至目前為止對於未來的看法。對於這些看法，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒或更新。

會議議程

- 公司簡介
- 財務報告
- 營運與展望
- 問答交流

李貞誼

發言人

鄒永芳

財務長

邱耀銓

總經理

鄒永芳

財務長

李貞誼

發言人

黃俊凱

協理

徐朝煌

協理

公司簡介



成立時間：2001/4/26

資本額：9.71億元

董事長：劉揚偉

總經理：邱耀銓

營業項目：

- 半導體前段製程設備關鍵模組及零部件製造服務
- 半導體/工業自動化設備之研發、製造及銷售並提供整合性解決方案
- 醫療影像診斷設備製造及設計服務

榮耀與里程碑：

- 2001 公司設立
- 2002 通過世界第一大半導體設備製造商之合格供應商認證，開始量產
- 2015 TWSE 掛牌上市
- 2016 榮獲世界第一大半導體設備製造商「最佳服務合作獎」
- 2017 榮獲世界第一大半導體設備製造商「最佳合約製造獎」及「全球服務快速發展優良表現獎」
- 2018~2021 榮獲世界第一大半導體設備製造商「卓越表現獎」
- 2020 京鼎榮獲SGS 2020 CSR Awards - 菁英獎
- 2022 榮獲HR Asia所頒發的「2022亞洲企業最佳雇主獎」
- 2022 榮獲商業週刊評比「碳競爭力100強」
- 2022 榮獲世界第一大半導體設備製造商「卓越品質獎」

竹南科中廠(HQ)



竹南科研廠



美國矽谷廠



加州

德州

美國矽谷辦公室



上海松江廠



江蘇昆山廠



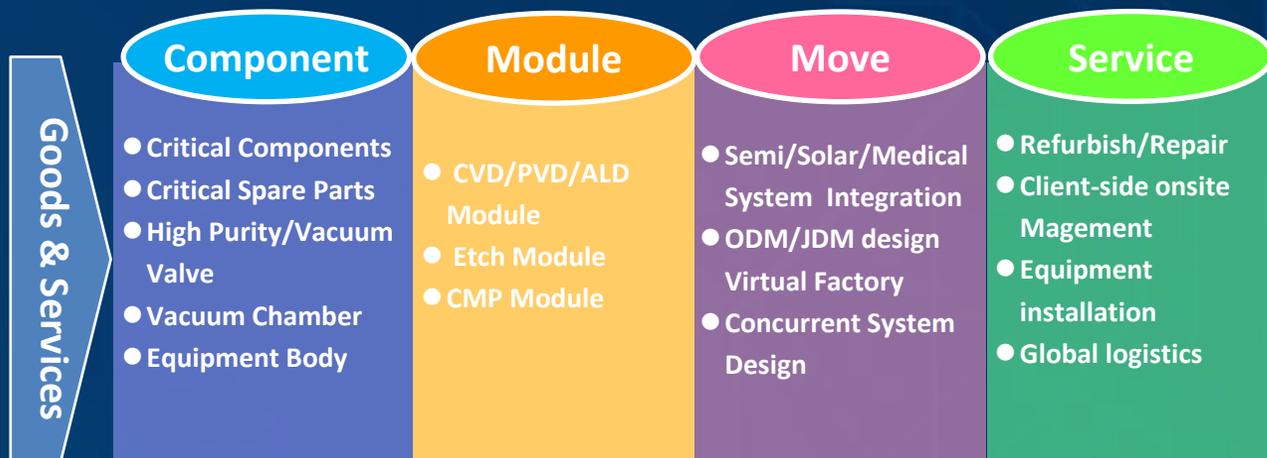
南京
江蘇
上海
竹南

- ：營運製造據點-科中廠/科研廠/松江廠/昆山廠
- ：新產品導入與少量生產據點-矽谷,USA
- ：銷售服務據點-加州/德州/南京

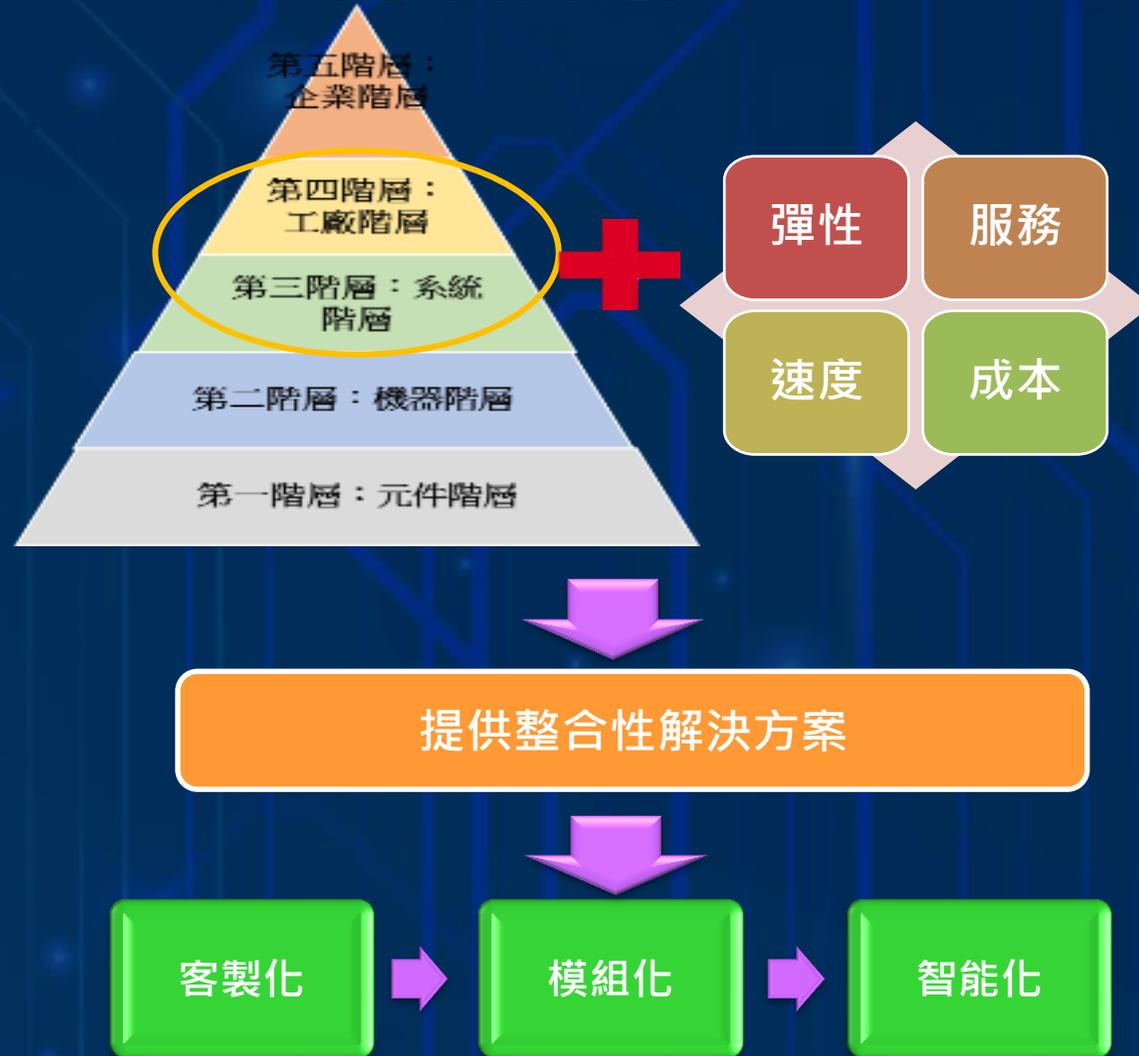
1. 半導體前段製程設備



垂直整合製造服務營運模式



2. 半導體自動化設備



產業/產品佈局

- 半導體晶圓製程設備製造(蝕刻、薄膜、化學機械研磨及檢測設備)
- 能源設備(Solar/LED) 製造
- 關鍵製程備品耗材

半導體製程相關
設備生命週期
製造服務

半導體廠自動化
設備自主研發

- 設備開發(非製程類)
 - 先進製程微污染防治方案
 - 晶圓AOI檢測設備
 - 氮氣倉儲系統
 - 晶圓移載搬送自動化

- 設備再生循環服務
- 零部件再生循環服務
- 技術衍生應用服務

設備及關鍵部件
再生循環經濟

醫療設備開發及
製造服務

- 醫療影像診斷設備
- 醫療設備關鍵零組件
- 放射治療設備

財務報告

綜合損益表



單位：新台幣百萬元	1Q23		4Q22		QoQ%	1Q22		YoY%
營業收入淨額	3,403	100.0%	4,181	100.0%	-18.6%	3,410	100.0%	-0.2%
營業毛利	891	26.2%	1,355	32.4%	-6.2 pts	907	26.6%	-0.4 pts
營業費用	(341)	(10.0%)	(413)	(9.9%)		(338)	(9.9%)	
營業利益	550	16.2%	942	22.5%	-6.3 pts	569	16.7%	-0.5 pts
營業外損益	(9)	-	(419)	(10.0%)		140	4.1%	
稅前淨利	541	16.2%	523	12.5%	+3.7 pts	709	20.8%	-4.6 pts
本期淨利	403	11.8%	417	10.0%	+1.8 pts	535	15.7%	-3.9 pts
歸屬予：								
母公司股東	403		418		-3.6%	524		-23.1%
基本每股盈餘(元)	4.15		4.30		-3.5%	5.93		-30.0%
加權平均流通在外股數(百萬股)	97.11		96.92			88.40		

資產負債表及重要財務指標



單位：新台幣百萬元

	1Q23		4Q22		1Q22	
現金及流動金融資產	9,189	48%	9,813	50%	7,452	48%
應收帳款	1,075	6%	978	5%	1,195	8%
存貨	3,476	18%	3,807	19%	3,437	22%
長期投資	550	3%	503	2%	576	4%
不動產、廠房及設備	3,721	20%	3,541	18%	2,235	14%
資產總計	19,042	100%	19,690	100%	15,572	100%
應付帳款	963	5%	1,439	7%	2,075	13%
應付公司債	1,951	10%	1,880	10%	1,834	12%
流動負債	6,586	35%	6,700	36%	5,302	34%
負債總計	9,083	48%	8,859	45%	8,090	52%
股東權益總計	9,959	52%	10,831	55%	7,482	48%
重要財務指標						
平均收現天數	28		33		39	
平均銷貨天數	135		118		117	
平均付現天數	44		60		75	
淨營運現金週期天數	119		91		81	
流動比率(倍)	2.12		2.21		2.32	

現金流量表



單位：新台幣百萬元	1Q23	1Q22
期初現金	8,544	5,068
營運活動之現金(流出)流入	(269)	691
資本支出	(215)	(405)
銀行借款淨變動	(124)	536
投資與其他	(35)	(8)
期末現金	7,901	5,882
自由現金流量*	(484)	286

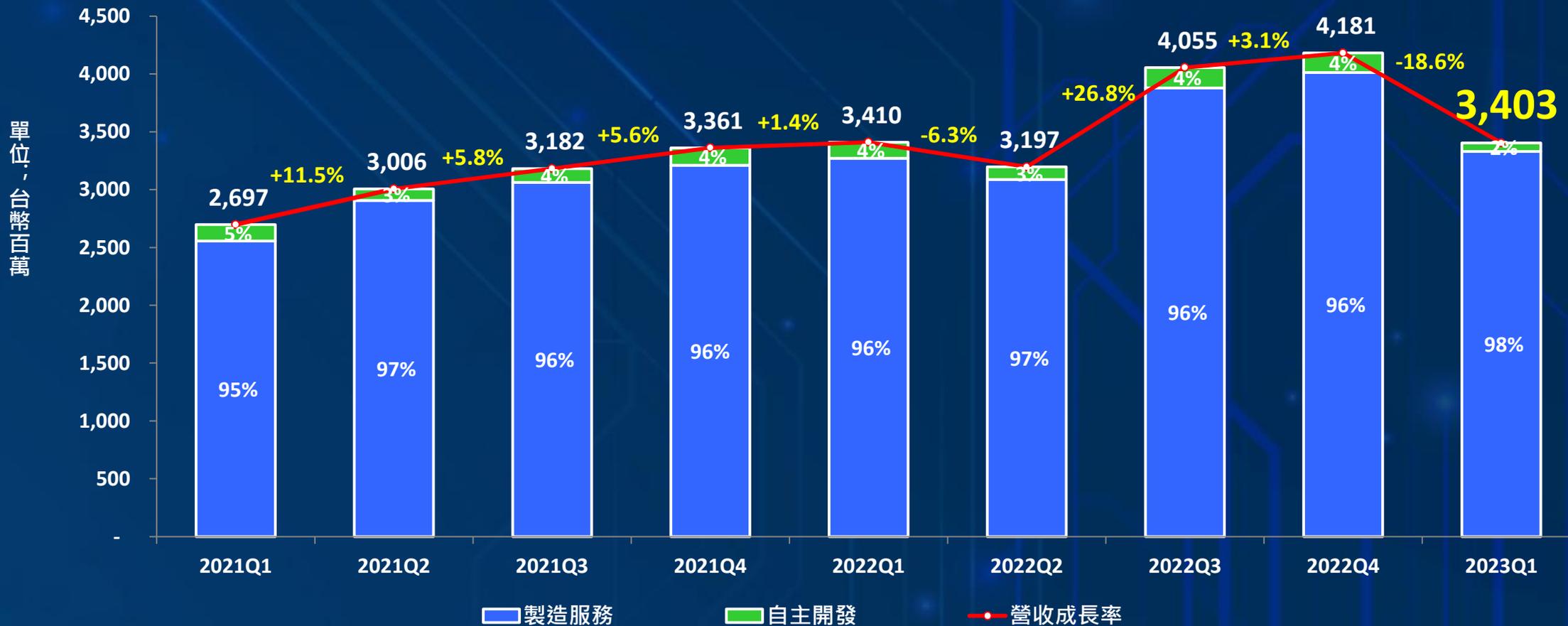
*自由現金流量=營運活動之現金流入-資本支出

營運與展望

營收趨勢

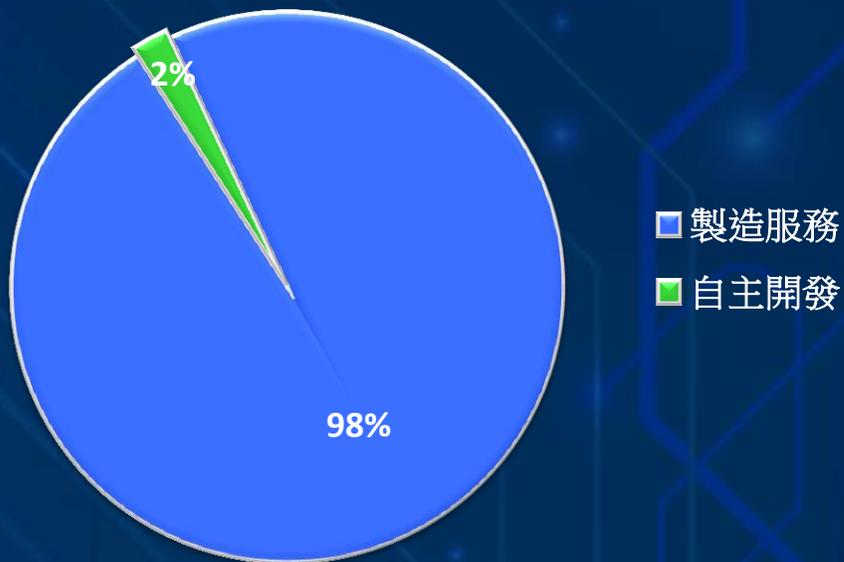


Q1營收34.03億 YoY -0.2% QoQ -18.6%，為歷年同期次高



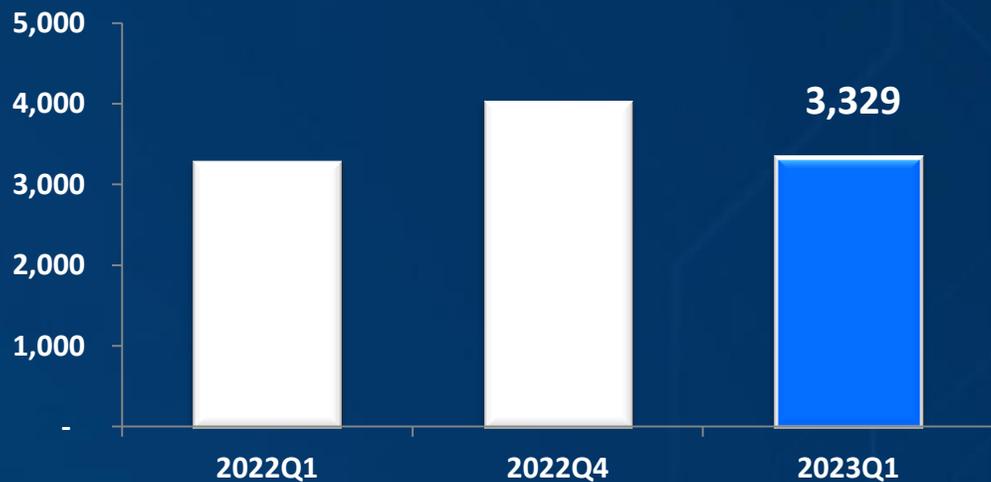
註：製造服務=半導體/面板設備關鍵部件製造+能源設備關鍵部件製造；自主開發=自動化設備

2023年第一季銷售分析-業務別



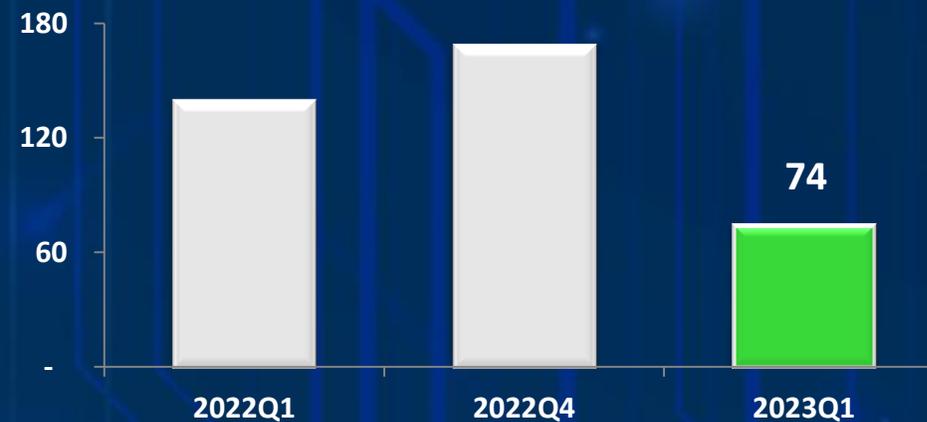
製造服務
-17.0% QoQ
+1.8% YoY

單位：台幣百萬



自主開發
-56.2% QoQ
-47.1% YoY

單位：台幣百萬

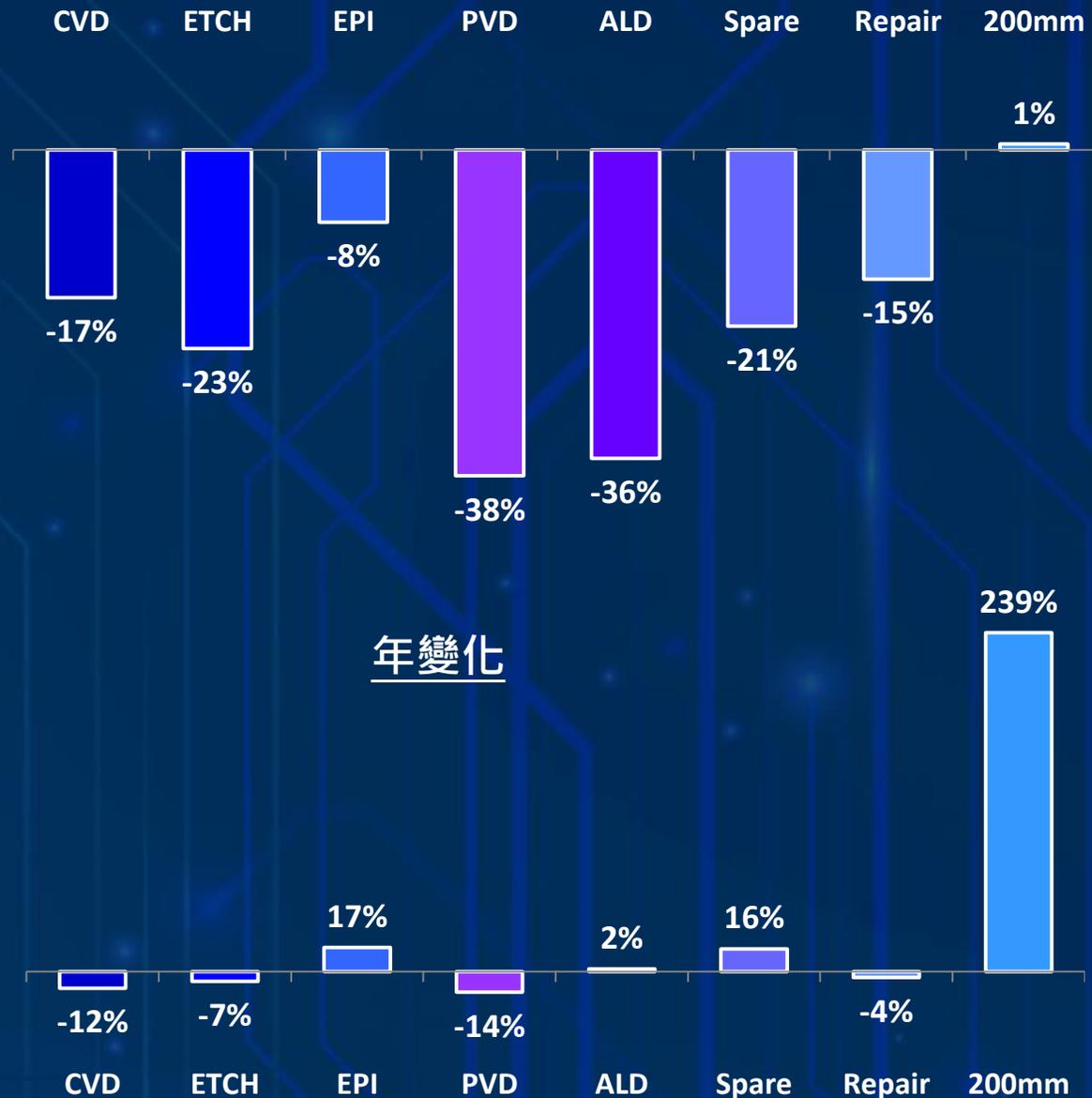
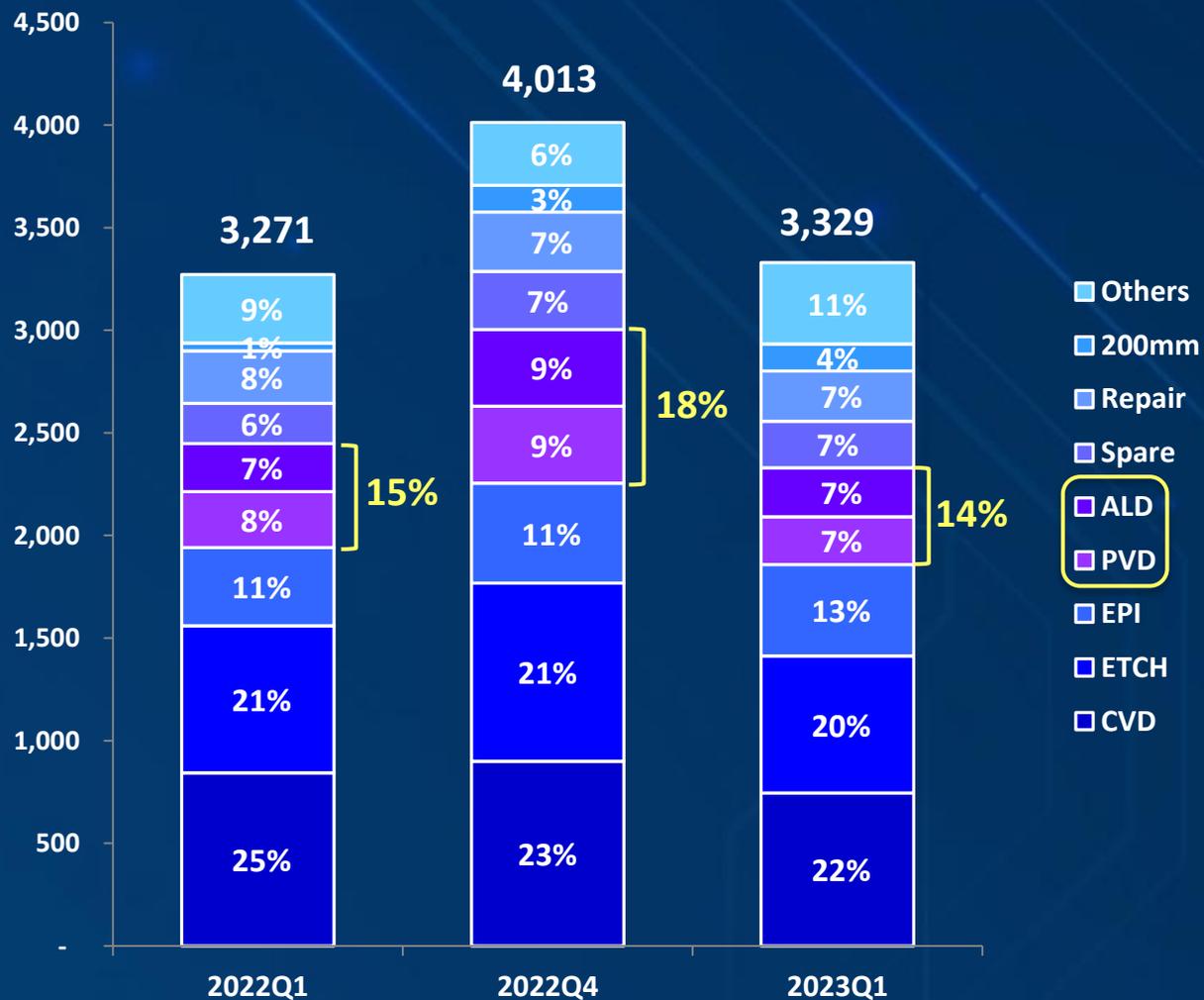


製造服務銷售分析-產品別



季變化

單位：台幣百萬

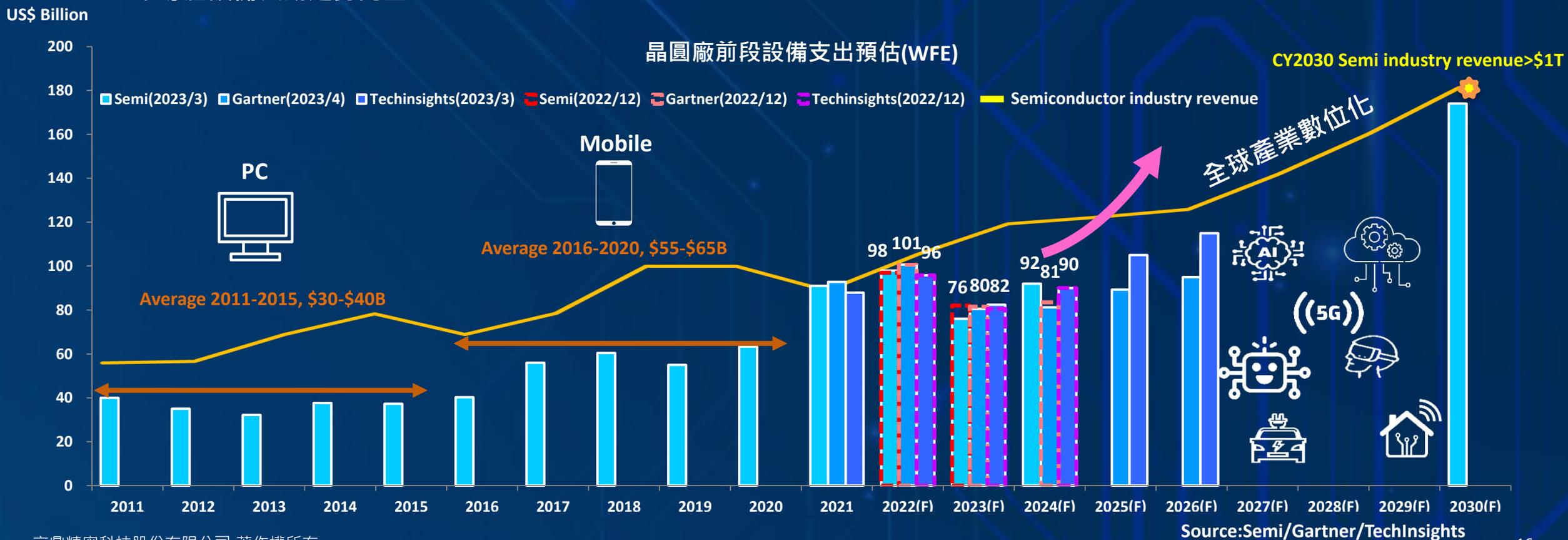


2023年第二季展望



產業趨勢

- 半導體產業受到總體經濟疲弱及產業庫存調整等因素影響，調研機構再修正2023年半導體設備支出預測，由原先衰退-16%~-19%，擴大至-14%~-22%，預估2024年設備市場將恢復成長一路向上
- 2023年半導體設備市場下滑主要來自消費性需求疲弱造成記憶體廠縮減資本支出和先進邏輯製程放緩
- 在AI、eV、HPC等終端產品需求量及半導體含量持續增加、製程設備日益複雜及全球半導體供應鏈在地化帶動下，半導體及半導體設備長期趨勢向上



近期重要事件摘要

- 京鼎公司5/30股東常會通過：
 - 配發13.8元現金股利
 - 董事長及原董事成員續任(董事七人，含獨立董事4人)
- 京鼎榮獲天下雜誌評選為2022年『2000大企業調查』中，製造業總排名第259名，半導體產業排名第26名

項目/年度	2022	2021	2020
製造業總排名	259 👍	286	285

總結

- 半導體設備短期波動
- 半導體設備中長期趨勢向上
- 產業庫存持續調整，Q2營運展望呈現季減，季減幅度有望縮小
- 持續加強成本費用及存貨控管、推動產線自動化和製程優化，提升生產效率和良率
- 強化多元布局，滿足客戶需求，提升競爭優勢

Q&A





Thank you

調研機構半導體設備支出(WFE)預測



WFE(\$B)	2021	2022	2023(f)	2024(f)	2025(f)	2026(f)
Semi (2022/12)	91	97	82			
YoY	42%	7%	-16%			
Semi (2023/03)	91	98	76	92		
YoY	42%	8%	-22%	21%		
Gartner (2022/12)	92	101	81	84	91	97
YoY	42%	9%	-19%	3%	9%	7%
Gartner (2023/04)	93	101	80	81	89	95
YoY	43%	8%	-20%	1%	10%	7%
TechInsights (2022/12)	88	96	80	90	105	
YoY	37%	9%	-16%	12%	17%	
TechInsights (2023/03)	88	96	82	90	105	115
YoY	37%	9%	-14%	9%	17%	10%